

- 潜伏確変仕様…なし
- 保留メモリー…8個
- 保留消化…電チュー優先消化
- ラウンド変動…あり
- 【SBB】は無し
- 小当り…なし
- 特賞…通常打ち

【MTC/MTBZ】 確率 = 1/319.7

確変 = 60.0%

電サポ = フル / 100 回

賞球 = 4&2&3&12

【SBB】 確率 = 1/99.9

確変 = 100.0%(ST=5)

電サポ = ST 含 / 25/50/100 回

賞球 = 4&2&3&11

【MAX 出玉】

【MTC/MTBZ】

(12 個 / 8C)

・16R…1,408 個

【SBB】(11 個 / 8C)

・6R…480 個

・16R…1,280 個

＜通常時電チュー開放＞

～ウリンチャージ～

- ・サブデジ確率 = 約 1/290
- ・サブデジ停止秒数 = 約 6.5 秒
- ・電チュー開放秒数 = 約 5.5 秒

■遊技盤の仕様■

＜木ベニア盤＞

【参考修正ゲージ】

＜参考盤面傾斜 = 分 厘＞

【設置確認項目】(新台)

- ①番号確認 (遊技盤・枠・主基板)
- ②主基板 (かしめ・封印シール)
- ③払出基板 (ケース破損・開封)
- ④その他基板 (破損・開封・コネクタ)
- ⑤遊技釘・風車 (本数・形状・材質)
- ⑥発射装置 (実発射にて確認)
- ⑦払出装 (実入賞の払出にて確認)
- ⑧図柄作動確認 (液晶・メイン・サブ)

【点検確認】(部品)

- |  |   |
|--|---|
| <p><b>A: 製造番号・番号票の点検</b><br/>                 1: 遊技盤番・2: 枠・3: 主基板</p> <p><b>B: 主基板等の点検</b><br/>                 4: 主基板のケース異常・開封<br/>                 5: 主基板の形状異常・異物<br/>                 6: 払出基板のケース異常・開封<br/>                 7: 払出基板の形状異常・異物<br/>                 8: ロムの形状・装着異常</p> <p><b>C: 形状異常・異物の点検</b><br/>                 9: 周辺基板・10: 中継端子板<br/>                 11: 外部端子板・13: コネクタ<br/>                 12: ユニット接続端子板・14: 配線<br/>                 15: 裏バック・16: 遊技くぎ及び風車<br/>                 17: 上下皿</p> | <p><b>D: 発射装置の点検 (確認)</b><br/>                 18: タッチセンサー作動確認<br/>                 19: 発射回数・20: 球飛び位置</p> <p><b>E: 遊技基本動作の点検 (確認)</b><br/>                 21: 入賞賞球数・22: 最大入賞数<br/>                 23: 役物作動・24: 図柄表示作動</p> <p><b>F: その他の点検</b><br/>                 25: 全ての接続箇所点検<br/>                 26: スピーカーの作動確認<br/>                 27: 各種ランプの点灯確認</p> |
|--|---|
